

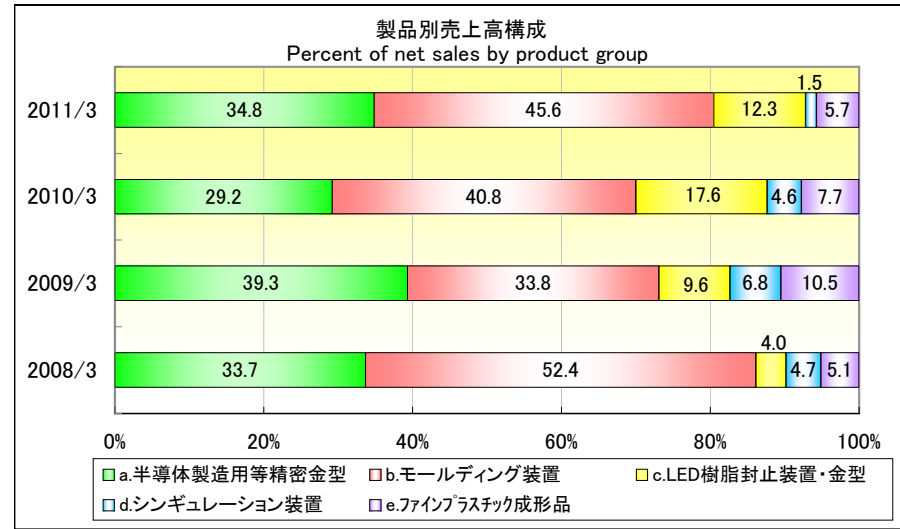
# 2011年3月期 決算補足資料 (2011年5月)



**TOWA株式会社**

東証1部・大証1部:6315

I. 決算概況(連結) Operating Results (Consolidated)



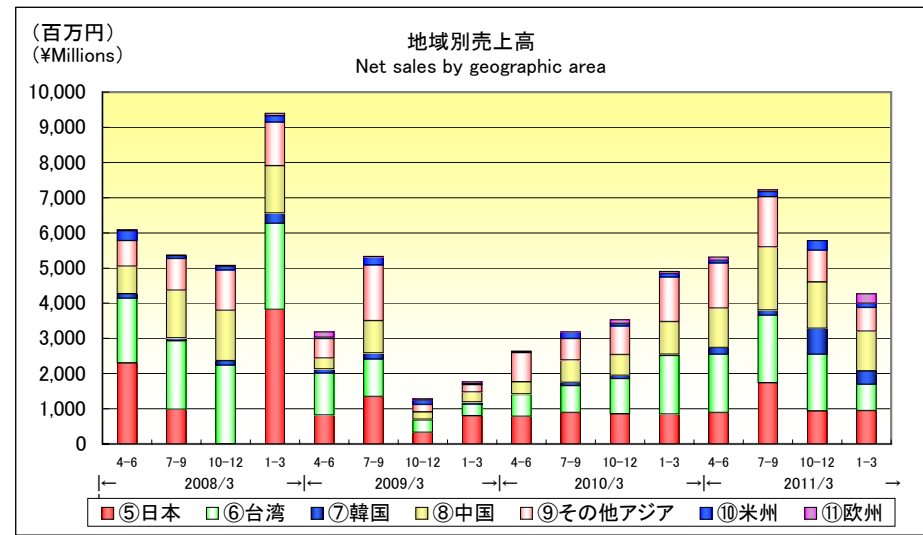
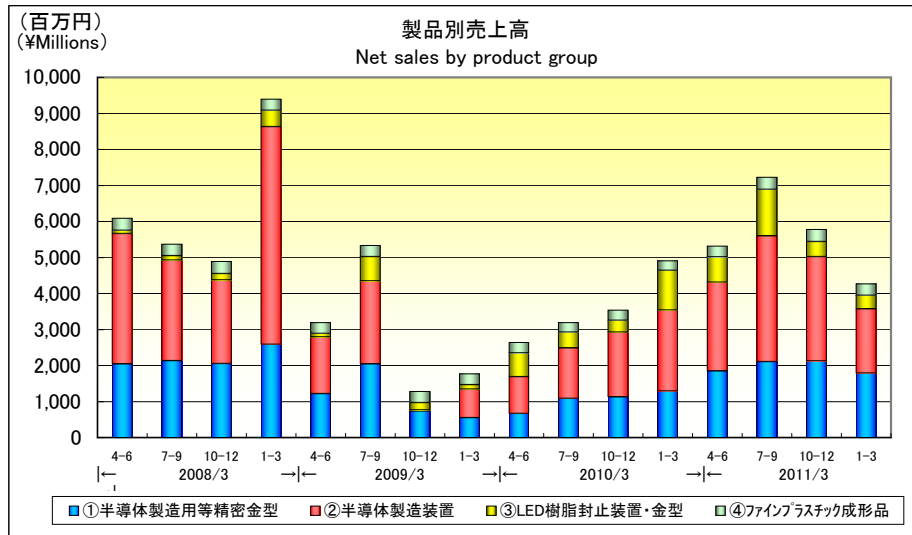
a.Precision molds b.Semiconductor plastic encapsulation systems c.Semiconductor plastic encapsulation systems for LED  
d.Singulation parts and systems e. Engineering plastic molded products

決算期		2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
経営成績・財政状態	Operating results and financial conditions				
売上高	①Net sales	25,753	11,577	14,274	22,592
営業利益	Operating income	2,381	-3,337	-338	4,067
経常利益	Ordinary income	2,125	-3,677	-345	4,064
当期純利益	Net income	2,118	-4,163	-330	3,751
総資産	Total assets	34,360	27,949	26,738	27,288
純資産	Net assets	16,394	11,089	11,091	14,771
1株当たり指標	Per share data				
1株当たり当期純利益	Net income per share	84.70	-166.45	-13.19	150.00
諸指標	Data				
自己資本当期純利益率	Return on equity	13.5	-30.3	-3.0	29.0
総資産経常利益率	Ordinary income to total assets	6.1	-11.8	-1.3	15.0
売上高営業利益率	②Operating income to net sales	9.2	-28.8	-2.4	18.0
自己資本比率	Equity ratio	47.7	39.7	41.5	54.1

(単位: 百万円/¥Millions)

	2010/9
売上高	12,544
営業利益	2,691
経常利益	2,625
当期純利益	2,515
総資産	28,378
純資産	13,291
1株当たり当期純利益	100.55
自己資本当期純利益率	20.6
総資産経常利益率	9.5
売上高営業利益率	21.5
自己資本比率	46.8

II. 四半期売上動向(連結) Quarterly Net Sales (Consolidated)



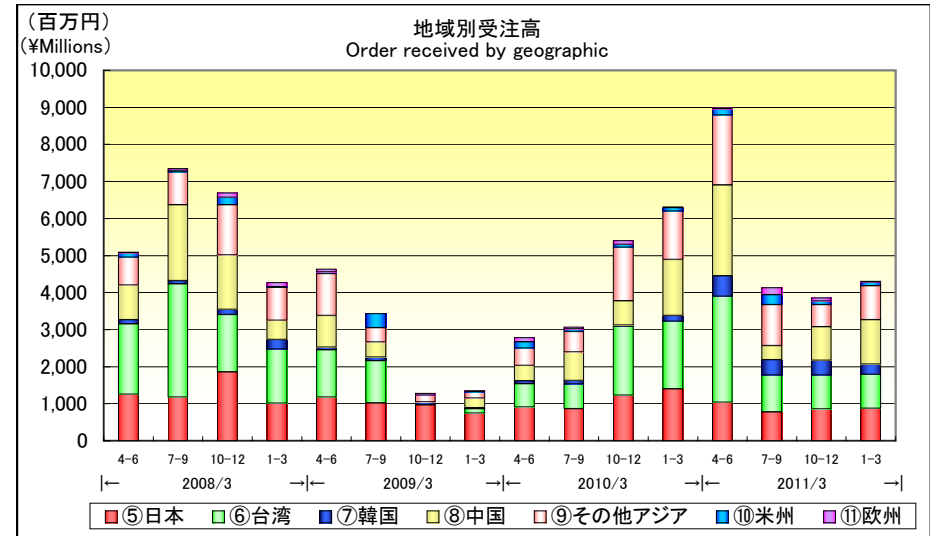
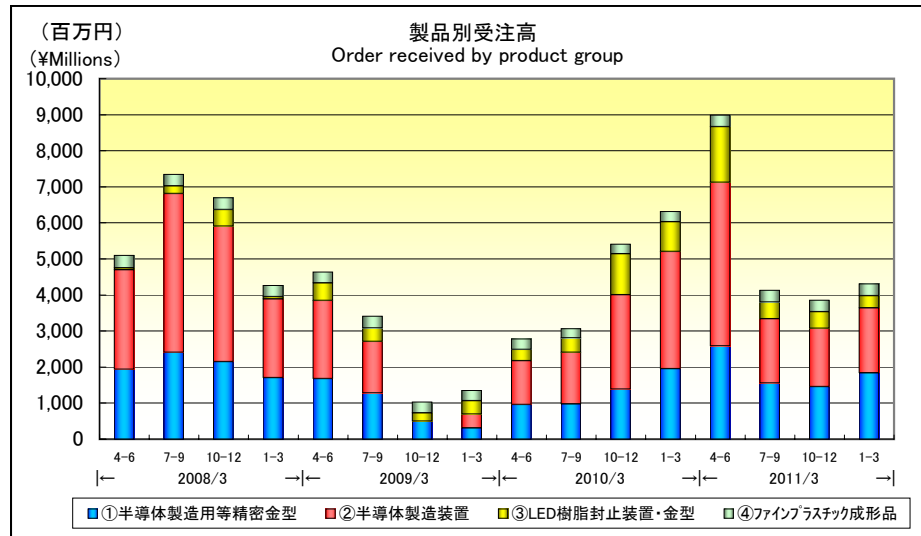
製品別売上高 Net sales by product group

決算期	2008/3					2009/3					2010/3					2011/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	6,090	5,369	4,894	9,398	25,753	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	2,045	2,134	2,049	2,587	8,815	1,218	2,046	739	547	4,552	665	1,086	1,127	1,287	4,167	1,852	2,104	2,121	1,787	7,866
半導体製造装置 ② Semiconductor manufacturing equipment	3,615	2,794	2,323	6,045	14,778	1,575	2,299	29	796	4,700	1,021	1,407	1,801	2,253	6,484	2,462	3,499	2,902	1,786	10,651
LED樹脂封止装置・金型 ③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	93	122	176	454	846	95	681	202	128	1,107	659	435	325	1,100	2,520	698	1,290	420	377	2,786
ファインプラスチック成形品 ④ Engineering plastic molded products	336	319	345	312	1,313	302	307	310	295	1,217	293	261	283	263	1,102	304	332	332	319	1,289
月平均	2,030	1,789	1,631	3,132	2,146	1,064	1,778	428	589	965	880	1,063	1,179	1,635	1,190	1,772	2,409	1,926	1,424	1,883

地域別売上高 Net sales by geographic area

決算期	2008/3					2009/3					2010/3					2011/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
売上高合計 Total sales	6,090	5,369	4,894	9,398	25,753	3,192	5,335	1,283	1,767	11,577	2,641	3,190	3,537	4,905	14,274	5,317	7,227	5,777	4,271	22,592
日本 ⑤ Japan	2,300	983	-186	3,826	6,924	820	1,347	329	805	3,302	782	892	856	847	3,379	889	1,735	936	943	4,507
アジア太平洋 Asia pacific	3,477	4,283	4,941	5,318	18,020	2,177	3,740	794	876	7,587	1,811	2,100	2,492	3,900	10,305	4,253	5,290	4,572	2,938	17,060
(内 台湾) ⑥ Taiwan	1,841	1,944	2,237	2,443	8,465	1,195	1,067	355	325	2,943	618	763	1,002	1,660	4,044	1,661	1,920	1,611	751	5,945
(内 韓国) ⑦ Korea	131	89	130	287	639	118	166	18	58	362	22	92	92	45	253	187	152	737	380	1,458
(内 中国) ⑧ China	781	1,350	1,425	1,351	4,908	309	919	209	287	1,726	341	635	585	926	2,490	1,125	1,786	1,319	1,130	5,363
(内 その他アジア) ⑨ Other asia	722	899	1,148	1,235	4,006	553	1,587	210	204	2,555	829	608	811	1,267	3,516	1,279	1,431	904	675	4,291
米州 ⑩ America	284	83	97	188	654	31	226	115	36	409	29	182	74	95	382	70	145	268	117	602
欧州 ⑪ Europe	28	19	41	65	154	163	21	44	49	277	17	14	113	62	207	103	55	0	270	423

Ⅲ. 四半期受注動向(連結) Quarterly Order (Consolidated)



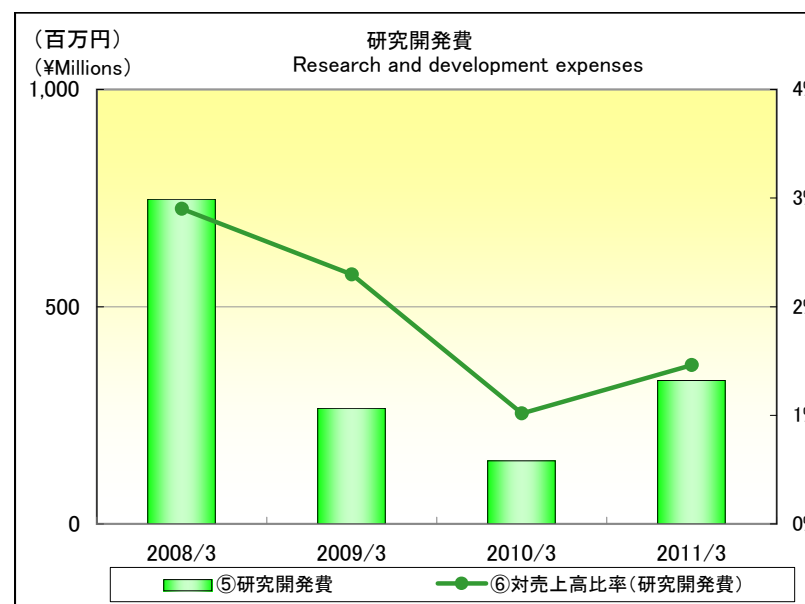
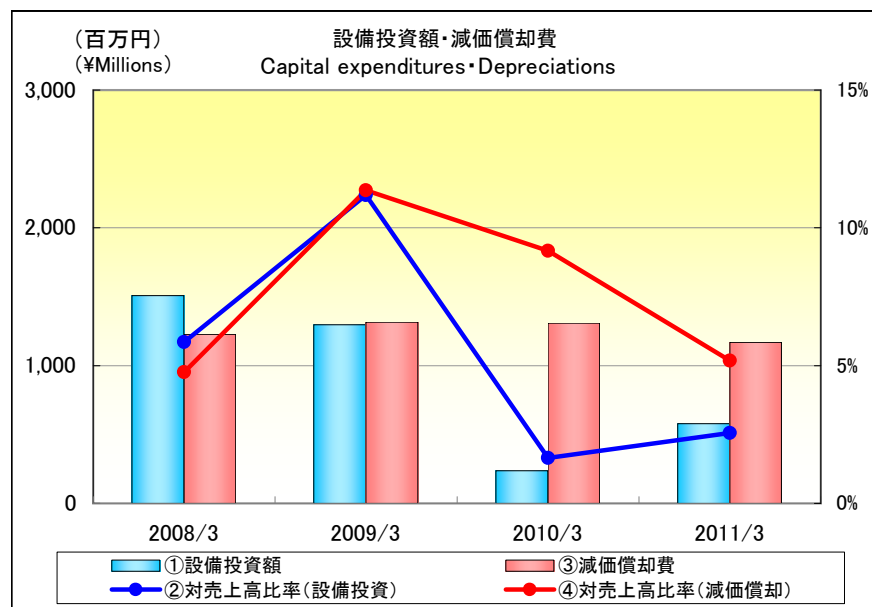
製品別受注高 Order received by product group

決算期	2008/3					2009/3					2010/3					2011/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	5,097	7,345	6,697	4,268	23,410	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285
半導体製造用等精密金型 ① Precision molds	1,937	2,411	2,149	1,708	8,207	1,679	1,275	498	314	3,767	961	976	1,383	1,951	5,273	2,587	1,554	1,455	1,841	7,438
半導体製造装置 ② Semiconductor manufacturing equipment	2,760	4,404	3,753	2,178	13,096	2,166	1,431	-82	376	3,892	1,217	1,433	2,618	3,255	8,524	4,539	1,784	1,622	1,800	9,746
LED樹脂封止装置・金型 ③ Semiconductor plastic encapsulation systems for LED	57	210	466	62	797	492	376	234	372	1,477	311	395	1,138	827	2,673	1,546	465	454	335	2,801
ファインプラスチック成形品 ④ Engineering plastic molded products	342	318	328	318	1,308	296	326	301	288	1,212	295	264	267	282	1,110	316	327	326	327	1,298
月平均	1,699	2,448	2,232	1,422	1,951	1,545	1,137	317	450	863	929	1,023	1,802	2,105	1,465	2,996	1,377	1,286	1,435	1,774

地域別受注高 Order received by geographic area

決算期	2008/3					2009/3					2010/3					2011/3				
	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期	4-6	7-9	10-12	1-3	通期
受注高合計 Total order received	5,097	7,345	6,697	4,268	23,410	4,635	3,410	951	1,351	10,350	2,786	3,070	5,407	6,316	17,581	8,989	4,132	3,858	4,304	21,285
日本 ⑤ Japan	1,249	1,176	1,854	1,015	5,295	1,178	1,024	966	742	3,911	910	863	1,229	1,400	4,404	1,038	781	853	875	3,548
アジア太平洋 Asia pacific	3,706	6,078	4,515	3,125	17,425	3,339	2,026	-47	578	5,897	1,590	2,083	3,995	4,801	12,471	7,753	2,893	2,825	3,311	16,783
(内 台湾) ⑥ Taiwan	1,909	3,063	1,548	1,459	7,981	1,277	1,135	-307	118	2,223	627	667	1,858	1,823	4,976	2,863	992	921	913	5,691
(内 韓国) ⑦ Korea	108	81	143	253	586	70	100	61	32	266	75	97	31	160	364	546	415	395	277	1,635
(内 中国) ⑧ China	935	2,054	1,471	525	4,986	854	404	18	254	1,531	415	764	663	1,507	3,351	2,456	376	907	1,198	4,938
(内 その他アジア) ⑨ Other asia	753	878	1,351	887	3,871	1,136	386	180	172	1,875	471	554	1,442	1,310	3,778	1,886	1,108	601	921	4,518
米州 ⑩ America	113	41	202	17	375	39	386	-22	7	410	175	74	73	93	417	168	268	95	90	623
欧州 ⑪ Europe	28	50	124	110	313	78	-27	55	23	130	109	48	108	20	287	29	188	84	26	329

IV. キャッシュフロー、設備投資額、研究開発費(連結) Cash Flows and Capital Expenditures, Research and Development expenses (Consolidated)



(連結)	(Consolidated)	2008/3	2009/3	2010/3	2011/3
決算期					
キャッシュフロー	Cash flows				
営業活動によるキャッシュフロー	Sales activities	2,587	606	2,494	5,571
投資活動によるキャッシュフロー	Investing activities	-1,083	-1,490	-290	-620
財務活動によるキャッシュフロー	Financing activities	-1,947	1,972	-2,733	-3,808
現金および現金同等物期末残高	Cash and cash equivalents	3,351	4,399	3,836	4,933
設備投資額	①Capital expenditures	1,508	1,296	236	578
対売上比率	②Ratio of sales	5.86	11.19	1.65	2.56
減価償却費	③Depreciations	1,227	1,315	1,309	1,170
対売上比率	④Ratio of sales	4.76	11.36	9.17	5.18
研究開発費	⑤Research and development expenses	747	266	145	330
対売上比率	⑥Ratio of sales	2.90	2.30	1.02	1.46